⑲ 日本国特許庁(JP)

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-44273

⑤Int.Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)2月14日

H 01 L 29/784

8422-4M H 01 L 29/78

301 G

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

②特 願 平2-149302

②出 願 平2(1990)6月7日

宛発 明 者 大 山

焘

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑪出 願 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

個代 理 人 弁理士 井桁 貞一

明 細 書

1 発明の名称

絶縁ゲート型電界効果トランジスタ

2 特許請求の範囲

(1) 半導体基板のチャネル領域上に誘電体皮膜を 介してゲート電極が設けられて成る絶縁ゲート型 電界効果トランジスタであって、該チャネル領域 はソース領域及びドレイン領域を共有する複数の サブチャネル領域から成り、

該サプチャネル領域毎にゲート絶縁膜の厚さを 異なったものとすることによって該サプチャネル 毎にその閾値電圧を異ならしめ、

それによって、ゲート電圧の変化に応じて導通 状態の該サプチャネルの数が変化する特性とした ことを特徴とする絶縁ゲート型電界効果トランジ スタ。

(2) 半導体基板のチャネル領域上に誘電体皮膜を 介してゲート電極が設けられて成る絶縁ゲート型 電界効果トランジスタであって、該チャネル領域 はソース領域及びドレイン領域を共有する複数の サブチャネル領域から成り、

該サブチャネル領域毎に誘電率の異なるゲート 絶縁膜材料を用いることによって該サブチャネル 毎にその閾値電圧を異ならしめ、

それによって、ゲート電圧の変化に応じて導通 状態の該サブチャネルの数が変化する特性とした ことを特徴とする絶縁ゲート型電界効果トランジ スタ。

(3) 半導体基板のチャネル領域上に誘電体皮膜を介してゲート電極が設けられて成る絶縁ゲート型電界効果トランジスタであって、該チャネル領域はソース領域及びドレイン領域を共有する複数のサプチャネル領域から成り、

該サブチャネル領域毎に誘電率の異なるゲート 絶縁膜材料を用いると共に、該サブチャネル領域 毎にゲート絶縁膜の厚さを異なったものとするこ とによって該サブチャネル毎にその関値電圧を異 ならしめ、

それによって、ゲート電圧の変化に応じて導通

状態の該サブチャネルの数が変化する特性とした ことを特徴とする絶縁ゲート型電界効果トランジ スタ。

3 発明の詳細な説明

〔概 要〕

本発明は多値論理回路で使用される複数の閾値 を持つ電界効果トランジスタに関し、

より多くの論理値に対応して導電率が変化する 構造のFETを実現することを目的とし、

本発明の絶縁ゲート型FETは半導体基板のチャネル領域上に誘電体皮膜を介してゲート電極が 設けられて成る絶縁ゲート型電界効果トランジス タであって、該チャネル領域はソース領域及びドレイン領域を共有する複数のサプチャネル領域か ら成り、

該サブチャネルはゲート絶縁膜の誘電率や膜厚を変えることによって閾値を異ならせて形成されており、

それによって、ゲート電圧の変化に応じて導通

が必要である。

MOS型集積回路で多値論理回路を形成する場合にも、通常のMOSTを組み合わせた構成より、多段関値型のMOSTを用いる構成の方がより高い集積度の実現が容易である。そのためには入力信号の大きさに応じて導電度が段階的に変化するMOSTが要求される。

MOSTが実用化された初期に、単一のトランジスタのゲート構造に工夫を加え、ゲート電圧の変化に対するドレイン電流の変化を非直線的なものとした素子が、いくつか提案されている。しかしながら、この時期に技術課題として認識されていたのは、トランジスタのコンダクタンスを非直線的に形成すること即ち可変8m型のMOSTを実現することであり、複数の関値を持たせてドレイン電流を階段状に変化させるものではなかった。

これに対し、現在要求されている多値論理回路 は数段~十数段の論理レベルを扱うものであって、 上記の公知業子の特性は多値論理回路には不適当 なものである。そのため多値論理回路に使用し得 状態の該サブチャネルの数が変化する特性を持たせて構成する。

〔産業上の利用分野〕

本発明は絶縁ゲート型電界効果トランジスタに関わり、特に多段の関値電圧を備え、多値論理回路での使用に適したFETに関わるものである。 以下、本明細書では絶縁ゲート型電界効果トランジスタを通称に従ってMOSTと略記するが、ゲート絶縁膜は酸化物に限定されるものではない。

従来、電子計算機等に用いられてきた論理は2 値論理であるが、最近はファジー論理のようのようのようでは、このようのは通常のトラは通常のトラは通常のトラは通常のトラは、カカ信号のレベルに配いて構成するのよりは、入力信号のレベルが変化する型の素子を理回路を実現するのではよりに変となり、複雑な論理を処理するのではないから、論理レベルは明確に区分されていることを記載するのではないから、論理レベルは明確に区分されている。

る多段関値型のMOSTは新たに開発することが 必要な状況にある。

(従来の技術と発明が解決しようとする課題)

上述の可変 g m型MOSTのゲート電圧/ドレイン電流特性は第5図に示される如きものであるが、本発明が実現しようとする多段閾値型MOSTのゲート電圧/ドレイン電流特性は第2図に示されるものである。

(課題を解決するための手段)

上記の特性を実現するため、本発明のMOSTでは

チャネル領域をS/Dを共有する複数のサプチャネルに分割し、サプチャネル毎にその関値電圧を異ならせた構造となっており、サプチャネル毎に関値電圧を異ならせる手段として、

- (a)サブチャネル領域毎にゲート絶縁膜の厚さを異ならせる、
- (b)サブチャネル領域毎にゲート絶縁膜の誘電率を

異ならせる、

(c)上記(a)および(b)の処理を組み合わせて実施する、 の何れかが採られている。

〔作 用〕

本発明の素子は、第1図に示されるように、単一のMOSTのチャネル領域を、ソース及びドレインを共有する複数のサブチャネルに分割し、個々のサプチャネルのVunを異ならせた構造を持つものである。図のSは共通のソース、Dは共通のドレインである。

MOSTの関値を決定する構造上の要素には、チャネル長、ゲート絶縁膜の誘電率や厚さ、基板半導体の不純物濃度、ゲート電極材料の仕事関数がある。本発明のように、Vinの異なる複数のMOSTを並列に配置したものを見掛け上1個の素子として形成する場合には、チャネルを細分することで生じた個々のサブチャネルのVinを異ならせるには、本発明の如く、ゲート絶縁膜の材料を異な

V変化する。この関係は比較的広い範囲にわたって直線的であるから、これを利用して、 1 Vすつ 段階的に変化するように V いを調整することも可能である。

後述する実施例のように、チャネル長1μm、サプチャネルの幅1.2μm程度の微細な寸法で多段関値MOSTを形成しようとする場合、ゲート絶縁膜材料を変えるだけの方法によってとはよっての関係で変化させることによる。また、ゲート絶縁関の関呼だけを変えてVinを調整することが困難となる。

このような工程上の負担を軽減するため、例えば2~3個のサブチャネルを単位としてゲート絶縁膜材料を変更し、ゲート絶縁膜が同一材料のサブチャネル間では膜厚を異ならせるようにすれば、微細寸法のサブチャネルに対しても所定の値の V:,を設定することが容易となる。 らせて誘電率を変えるか或いはゲート絶縁膜の膜 厚を変えることが有効である。

基板の不純物濃度を変えることによってもVibを変化させることは可能であるが、各サブチャネルのドレイン電流特性を急峻な飽和型とする要求が優先するので、本発明の素子をこの方法で実現するのはや、困難である。

MOSTに現用されているゲート絶縁膜は大半がSiOzであり、特殊な場合に窒化シリコン(SiNx)が用いられる程度である。誘電率が高く皮膜形成が可能な絶縁材料としてはTazOz、HfOz、YzOz、TiBaOzなどが知られており、これ等の材料の誘電率はSiOzの5~10倍あるため、ゲート絶縁膜として用いた場合にはより大きい膜厚で所定のVinが得られることになる。すなわち、膜厚を調節してVinを変化させるのに好都合である。

ゲート絶縁膜をSiOzとした通常のMOSTでは、チャネル領域の不純物濃度がI×10^{1.6}cm⁻³の場合、膜厚が 250Å変化するとV: kはおよそ1.0

このように複数の手段を組み合わせて利用することによって従来行われなかったような微細チャネル領域のVinを高精度に制御することが可能となり、第2図に模式的に示されるような、階段状のV-I特性を持つMOSTが実現することになる。

〔実施例〕

第1団は本発明のMOSTの構造を模式的に示

す料視図である。該図に示されたMOSTは3個のサプチャネルを持ち、各サブチャネルのゲート絶縁膜の厚さが異なる構造となっている。また、この素子のゲート電圧に対するドレイン電流の変化を示す特性曲線は第2図に示すようなものとなっており、各サブチャネルのON/OFF関値を越えてゲート電圧が増加する度に、ドレイン電流は階段状に増加する。

第3図は本発明の請求項1に対応する第1の実施例の構造を模式的に示す断面図であり、SiOまであるゲート酸化膜2及び2'は、2つのサプチャネルSCh1とSCh2でその厚さが異なっている。該素子の基板の不純物濃度は1×10'*cm-2、両サプチャネルのゲート酸化膜の厚さには250点の差があり、その結果Vェルには1Vの差が生じている。同図で1はSi基板3はポリSiのゲート電極、4はフィールド酸化膜である。

また、第中図は本発明の請求項2に対応する第 2の実施例の構造を模式的に示す断面図であり、 2つのサブチャネルSCh1とSCh2でゲート酸化膜の 材料が異なり、その誘電率の差に応じてVinが異なっている。該図の2はSiOzのゲート酸化膜、2'はSiNxのゲート酸化膜である。

〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明の多段閾値MOS Tは多値論理回路の形成に適したドレイン電流特性を備えており、形成時の閾値調整が容易な構造を持つものであるから、本発明の素子を利用することにより、多値論理回路を簡易に形成することが可能となる。

4 図面の簡単な説明

第1図は本発明の素子の格写模式的に示す斜視 図、

第2図は本発明の素子のドレイン電流特性を示す図、

第3図は本発明の第1の実施例の構造を示す断面模式図、

第4図は本発明の第2の実施例の構造を示す断

面模式図、

第5図は公知の可変gm型素子のドレイン電流 特性を示す図

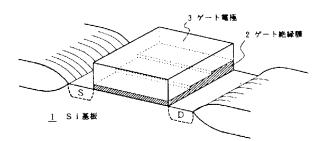
であって、

図に於いて

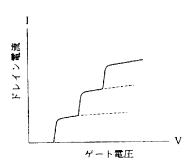
- 1はSi 基板
- 2,2'+2"はゲート絶縁膜、
- 3はゲート電極、
- 4 はフィールド酸化膜

である.

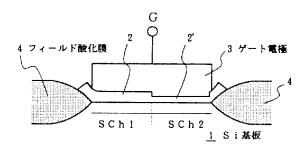




本発明の素子の構造を模式的に示す斜視図 第5 1 [図]

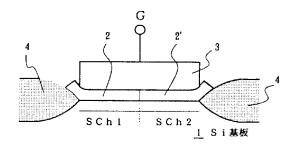


本発明の素子のドレイン電流特性を示す図 第8 2 図



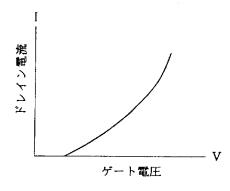
本発明の第1の実施例の構造を示す断面模式図

第 3 図



本発明の第2の実施例の構造を示す断面模式図

第 4 図



公知の可変gm型素子のドレイン電流特性を示す図 第 5 図

PAT-NO: JP404044273A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04044273 A

TITLE: INSULATED-GATE FIELD-

EFFECT TRANSISTOR

PUBN-DATE: February 14, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

OYAMA, YASUSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

FUJITSU LTD N/A

APPL-NO: JP02149302

APPL-DATE: June 7, 1990

INT-CL (IPC): H01L029/784

US-CL-CURRENT: 257/392

ABSTRACT:

PURPOSE: To simply form a multivalued logic circuit by forming a channel region of a plurality of subchannel regions for a shared use of a source region and a drain region, and further forming the subchannel with different threshold values by altering the dielectric constant thickness of a gate insulating film.

CONSTITUTION: A channel region is divided into a plurality of subchannels for a shared use of S/D, and formed in a structure in which threshold voltages are different at respective subchannels. As means for differentiating the threshold values at the respective subchannels, a structure in which gate oxide films 2,2' of SiO2 have different thicknesses at two subchannels SCh1 and SCh2. In a method of forming a structure in which the materials of the gate oxide films of the two subchannels SCh1 and SCh2 are different, these steps are fur ther combined and conducted.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio